

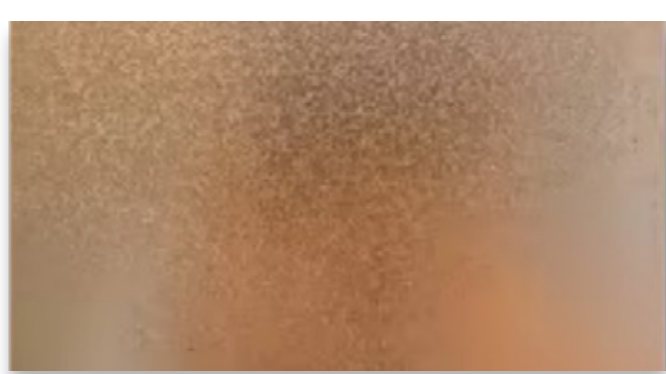
3 陶瓷基板



氧化铝基板



氮化铝基板



覆铜板

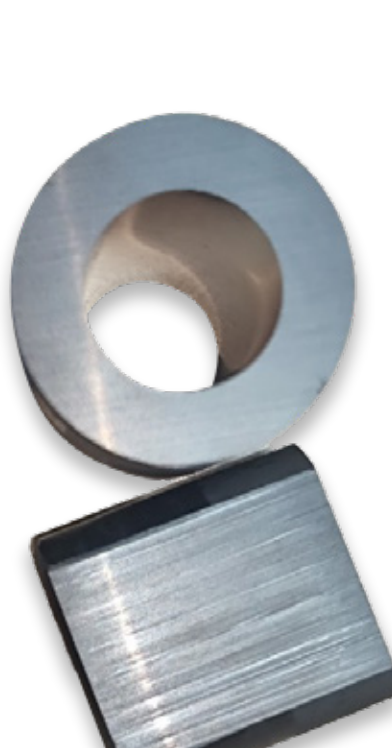
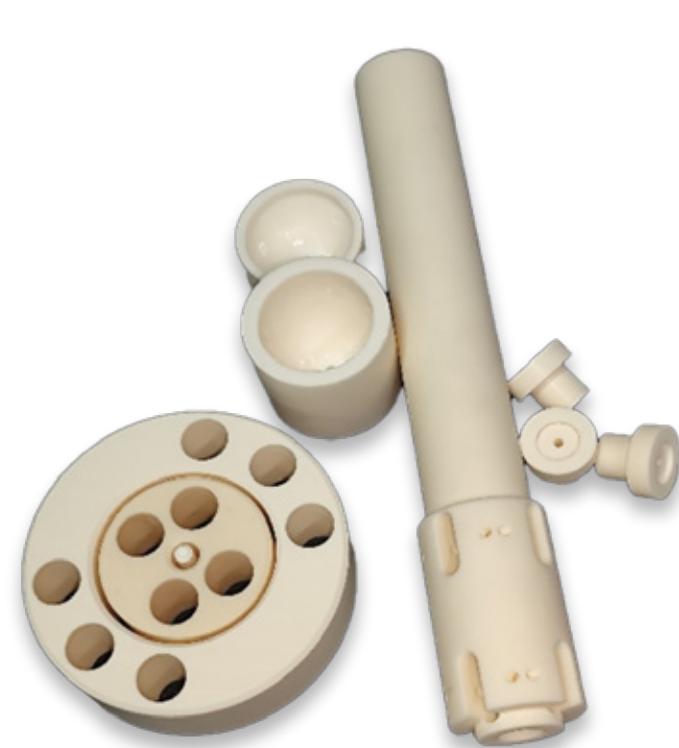
应用场景

- 电子、LED 照明、半导体封装、通信、航空航天、新能源等

特点和指标

产品分类	氧化铝	氮化铝
抗弯强度（MPa）	≥ 290	≥ 380
断裂韧性（MPa·m ^{1/2} ）	≥ 4.8	≥ 3.0
热导率（W / (m·k)）	≥ 25	≥ 190

4 陶瓷结构件



应用场景

- 电子、医疗器械、特种灯具、特种刀具、半导体制造、光刻机、通信、航空航天、大型窑炉、高温载具等

特点和指标

分类：氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷、氮化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、碳化硅陶瓷等
尺寸：支持各种定制